



平成 26 年 2 月 27 日

各 位

会社名 株式会社 オ ハ ラ  
代表者名 代表取締役社長 齋藤 弘和  
(コード番号 5218 東証第1部)  
問合せ先 常務取締役 中島 隆  
(T E L 042 (772) 2101 (代表))

### 連結子会社に対する債権放棄に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、連結子会社である OHARA DISK(M)SDN.BHD.に対する債権を放棄することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 当該連結子会社の概要

- (1) 名称 OHARA DISK(M)SDN.BHD.
- (2) 所在地 LOT 15,16,21&22, MERLIMAU INDUSTRIAL ESTATE, 77300  
MERLIMAU, MELAKA, MALAYSIA
- (3) 資本金 9,500 千マレーシアリングgit
- (4) 事業内容 ハードディスク用ガラス基板材の製造、販売

#### 2. 債権放棄が生じた経緯

平成 25 年 12 月 12 日付「ハードディスク用ガラス基板事業の撤退及び特別損失の計上に関するお知らせ」の通り、当社は同日開催の取締役会において、ハードディスク用ガラス基板事業の撤退を決議しました。この度、同事業に属する当該連結子会社に対する当社の債権放棄額が確定したことから、本日開催の取締役会において、同社に対する債権を放棄することを決議いたしました。

#### 3. 当該連結子会社に対する債権の種類及び金額

長期貸付金等 約 2,610 百万円

#### 4. 今後の見通し

当該債権につきましては、過年度に貸倒引当金を計上しておりますので、平成 26 年 10 月期の当社連結業績への影響は軽微であります。

※ 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて当社が判断したものであり、実際の業績等は、様々な要因により異なる結果となる可能性があります。

以 上